广东风华高新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2021-006

| | □特定对象调研 □分析师会议 |
|------------|------------------------------------|
| 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 |
| 系 | □新闻发布会 □路演活动 |
| 活动类别 | √现场参观、调研 ✓ 电话会议 |
| | □其他 (<u>请文字说明其他活动内容)</u> |
| | 中国国际金融股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、工银 |
| 参与单位名称 | 瑞信基金管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、海南时 |
| | 代共嬴私募基金管理合伙企业(有限合伙)、山东铁发股权投资管理有限公 |
| | 司、山东省鑫诚恒业集团有限公司、广东弘图广电投资有限公司、广东南 |
| | 方传媒投资有限公司、广州工控资本管理有限公司、广州市圆石投资管理 |
| | 有限公司、杭州富贤企业管理有限公司、华西证券、中银证券、财通证券、 |
| | 中信资管、开源证券、摩根华鑫基金、宝盈基金、先锋基金、华骏基金、 |
| | 中融基金、毅达资本、君和资本、复星创富、德邦证券资管、德邦证券自 |
| | 营、毅达融京等 |
| 时 间 | 2021年10月19日、10月20日 |
| 地点 | 广东省肇庆市风华路18号风华电子城公司会议室 |
| 公司接待 | 董事会秘书薛泽彬先生,公司证券事务部、研究院、营销中心、冠华分公司、 |
| 人员姓名 | 端华分公司相关人员 |
| | 一、公司董事会秘书薛泽彬先生介绍公司基本情况 |
| | 公司董事会秘书薛泽彬先生介绍了公司基本情况、发展优势、财务概况、 |
| | 近期主要工作的进展情况以及未来发展规划。 |
| 投资者关 | 公司成立于 1984 年,是一家专业从事高端新型元器件、电子材料等电 |
| 系活动主 | 子信息基础产品的高新技术企业,1996年在深圳证券交易所挂牌上市。公 |
| 要内容介 | 司自进入电子元器件行业以来,实现了跨越式的发展,现已成为国内大型 |

绍

新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地,拥有自主知识产权及核心产品关键技术的国际知名新型电子元器件行业大公司。公司具有完整与成熟的产品链,具备为通讯类、消费类、计算机类、汽车电子类、照明电器类等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。公司将致力于成为世界一流的电子元器件整合配套供应商及解决方案提供商,为客户提供一次购齐的信息基础产品超级市场服务和协同设计增值服务。

二、投资者现场沟通交流

1、公司在高容产品研发方面取得了哪些进展?量产的流延厚度?合格率情况如何:

答复:近几年,公司以前所未有的力度持续加大研发投入,在高容产品方面取得了突破,具体技术参数涉及商业机密。

2、公司投资者诉讼案件进展情况如何?对公司利润的影响?

答复: 截至目前,公司投资者诉讼案件涉及的标的金额为 2.40 亿元。公司已经根据案件进展充分计提预计负债并计入相应期间损益,案件的具体进展情况可查阅公司于 2021 年 9 月 29 日披露的《公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见》之回复报告(修订稿)》第 3 页"投资者诉讼"相关内容。

3. 预测整个行业去库存情况如何? 预计多长时间能消化现有库存?

答复: 受芯片供应短缺以及全球新冠肺炎疫情防控不及预期等各种综合因素影响,目前市场短期出现一定的流通库存,属于行业发展的正常波动,市场去库存的具体时间在于需求和供应链的变化,行业长期的成长趋势稳定。

4. 公司生产 MLCC 需用的粉体材料国产化率以及自产比例?

答复:公司一直致力于推进 MLCC 材料国产化,截至目前,除少部分高端产品使用的粉体材料仍需进口以外,大部分均已实现国产化。同时,公司持续加大对公司自产材料的技术提升和规模扩张投入,公司 MLCC 用粉体材料自研自产已经有一定的比例,未来将通过加强材料装备以及与供应商的技术研发融合,粉体材料的国产比例将会进一步提升。

5. 祥和项目产能爬坡期间,如客户开拓不理想时,如何消化产能?

答复:公司主营产品MLCC、片式电阻器等电子元件号称"工业大米",为电子信息产业基础性产品,市场应用领域广泛,公司作为国内电子元器件行业龙头企业,与部分战略终端客户建立了良好的合作基础,具备应对短期市场波动和把握结构性机会的能力,公司将紧跟头部客户需求,通过公司优势做大做强。

6. 三季度大旺高新区的土地收储收益是多少?政府有没有可能收储其 他土地?

答复:关于公司位于肇庆高新区的土地及附属建筑物收储情况,详见公司于2021年8月31日在指定信息披露媒体刊登的《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》,对公司损益的影响情况将在公司于10月29日披露的2021年第三季度报告中予以说明。截至目前,公司暂无其他拟由政府收储的土地资产。

7. 广晟集团拟参与公司定增的金额是多少?

答复:公司于2021年1月5日与广晟集团签署了附条件生效的《股份认购协议》,广晟集团承诺认认购金额不低于本次募集资金总额的20.03%,认购后,广晟集团持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的30%。具体可查阅公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体刊登的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告》。

8. 公司是否有推行股权激励的考虑?

答复:公司现处于快速发展阶段,为了让公司员工能分享到公司发展的红利,股权激励是公司重点考虑的激励方式之一,因股权激励事项涉及监管政策、内外部环境以及上市公司运营情况等较多方面因素,相关工作的推进尚需进一步研究论证。

9. 请介绍一下公司技术团队的晋升通道?

答复:经过37年的发展积累,公司已搭建了从生产车间创新小组到子 分公司开发中心到风华研究院的三级研发体系,持续完善"科研与产业协 同"、"产业与创新协同"、"创新与人才协同"的三套协同发展机制, 在持续加大研发硬件投入的同时,实施《公司技术人员晋升及薪酬管理办法》,进一步完善技术团队激励机制,大幅提升技术团队积极性,有效激发企业创新发展活力。

10. 国内的厂商都在扩产,MLCC 领域未来的竞争会不会很激烈?

答复:电子元器件作为电子信息产业基础性产品,市场发展空间非常广阔。一是随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展,以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动,终端产品元器件数量的市场需求将持续增加;二是目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场,公司的产品规模相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会;三是电子信息产业是国家重点支持的战略新兴产业,工业和信息化部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,计划到2023年力争15家企业营收规模突破100亿元,国家政策支持力度持续加大,将进一步促进行业的高速发展。同时,MLCC属于资本和技术密集型产业,公司作为国内行业龙头,随着新增产能的逐步释放以及技术研发的提升,公司行业战略地位将进一步巩固。

11. 公司与主要竞争对手相比的优势体现在哪些方面?

答复:公司作为深耕电子元器件行业37年的国内行业龙头,一直致力于成为世界一流的电子元器件整合配套供应商及解决方案提供商,具有明显的品牌优势、完整的产业链配套优势、强大技术研发体系优势等。公司主营产品涵盖了MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器等全系列产品,产品规格全面,产品链条丰富,几乎覆盖全领域领用场景,能最大可能满足客户需求。同时,公司搭建了从材料到产品的研发、生产和销售配套产业体系,在产业链布局全面性及完整性显著领先与同行。

12. 祥和工业园高端电容基地项目对公司三季度收入的贡献多少? 价格情况如何?

答复: 祥和工业园高端电容基地项目一期已于今年6月底拉通产线,目前在根据目标客户需求试生产和产能爬坡,三季度尚未实现有效的营业收入。项目一期的产品以大尺寸为主,覆盖下游基站、服务器、汽车电子、

| | 工业控制,平均单价高于常规产品。 |
|------|---------------------------------|
| | 三、会议交流结束后,公司组织投资者现场参观公司展厅、片式电容器 |
| | 生产车间、片式电阻器生产车间以及祥和工业园高端电容基地。 |
| | |
| 附件清单 | 无 |
| (如有) | |
| 日期 | 2021年10月19日、10月20日 |